

## 聯邦銀行外國債券產品訊息公告

一、信評機構標普(S&P)於美國紐約時間2024/03/22公告調降流明科技公司(Lumen Technologies Inc.)的發行人信用評等，調整結果如下：

| 發行人名稱  | 信評及展望      |     |
|--------|------------|-----|
|        | 變更前        | 變更後 |
| 流明科技公司 | CC<br>[負向] | SD  |

備註：信用評級「SD」為 Selective Default 選擇性違約

### 二、信評調整主要因素：

- (一)美國電信服務供應商流明科技公司，於今年3月22日完成了最初在去年11月宣布的債務重組交易協議。
- (二)標普從去年起多次表示，若這些不良債務交換完成，標普將視為等同違約，因債權人並未得到相對應的報酬補償。
- (三)流明科技公司和全資子公司 Level 3 Financing Inc. 將部分在外流通的優先擔保和優先無擔保債務交換為優先評級且高息票的新債務，對於公司來說將是更為嚴苛的合約條件。
- (四)此外，公司透過 Level 3 新發行的13.25億美元擔保債務以及出售EMEA業務大約18億美元總收益，按面值先行償還部分面額。

### 三、未來展望：

標普認為，儘管這次協議提供了流明科技公司債務到期期限的延展和財務的靈活性，為公司爭取執行扭轉為盈的策略時間跟空間，但從長遠來看，該公司的資本結構顯然是無法持續的。

原文下載：[官方新聞稿](#)